

瑞鼎科技 2017 暑期實習 招募計畫

瑞鼎科技是全方位顯示面板整合性IC提供者，致力研發全系列顯示器面板驅動IC及觸控IC，除開發標準型潛力產品外，更與客戶密切配合，設計客製化產品以滿足市場需求；且於研究發展上積極創新，申請專利以建立實質的技術優勢。

類比IC設計(A)

資格：碩一，電子/電機相關系所，具IC設計能力。
實習內容：Decision Feedback Equalizer Study。
專業知識：類比IC設計，高頻訊號處理，訊號完整度分析。
軟體技能：HSpice, Excel, Word, Power-Point。

類比IC設計(B)

資格：碩一，電子/電機相關系所，具IC設計能力。
實習內容：CDR(時脈資料回復) Circuit Study。
專業知識：類比IC設計，PLL/DLL/CDR。
軟體技能：HSpice, Excel, Word, Power-Point。

影像處理

資格：碩一，電子/電機相關系所，具影像處理能力。
實習內容：Image Processing/Compression Study。
專業知識：數位訊號處理(DSP)，影像壓縮，MPEG/JPEG相關知識。
軟體技能：C or Matlab, Verilog, Excel, Word, Power-Point。

- 實習期間：二個月 (2017/7/3-2017/9/1)。
- 實習薪資：每月28,000元(含伙食津貼)。
- 申請時間：即日起至2017/6/23止。
- 應備文件：
 - 個人履歷表。
 - 專題作品與成績單。
- 住宿：請同學自行安排。
- 聯絡方式：
履歷投遞方式：請e-mail至HR@rad-ic.com。
歡迎洽詢人力資源部招募窗口：陳小姐(03)6661818分機2881